

Judul:

Pengaruh ketebalan dan temperatur terhadap resistivitas thin film silver (Ag) yang dibuat dengan metoda evaporasi thermal

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Evaporation --Measurement.

Nomor Panggil:

S27978

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)